## 400 nm レーザーを利用したレーザーテラヘルツエミッション顕微鏡による 4H-SiC ウエハ特性評価

Characterization of 4H-SiC wafer using a Laser Terahertz Emission Microscope at 400 nm SCREEN <sup>1</sup>, 阪大レーザー研<sup>2</sup>, 京大院エネ科<sup>3</sup>, 阪大院工<sup>4</sup>

<sup>O</sup>西村 辰彦<sup>1</sup>, 中西 英俊<sup>1</sup>, 川山 巌<sup>2,3</sup>, 斗内 政吉<sup>2</sup>, 細井 卓治<sup>4</sup>, 志村 考功<sup>4</sup>, 渡部 平司<sup>4</sup> SCREEN<sup>1</sup>, ILE, Osaka Univ.<sup>2</sup>, Kyoto Univ.<sup>3</sup>, Graduate School of Eng., Osaka Univ.<sup>4</sup>

°T. Nishimura<sup>1</sup>, H. Nakanishi<sup>1</sup>, I. Kawayama<sup>2, 3</sup>, M. Tonouchi<sup>2</sup>, T. Hosoi<sup>4</sup>, T. Shimura<sup>4</sup>, H. Watanabe<sup>4</sup> E-mail: tat.nishimura@screen.co.jp

レーザーテラヘルツエミッション顕微鏡(Laser Terahertz Emission Microscope: LTEM)は、絶縁膜/半導体界 面、半導体表面などの材料界面から放射される THz 波を 検出・イメージ化し、電場/キャリアダイナミクスなどの情 報分析を可能とする技術である<sup>1)</sup>。Si、SiC において THz 波の振幅強度と表面ポテンシャルの強い相関が示されて いる<sup>2,3</sup>)。光子エネルギーがバンドギャップエネルギー以 上の波長を用いる従来の LTEM では、光の侵入長による 制約のため、材料内部の計測は困難であった。これまで SiC フォトダイオード(SiC-PD)をバンドギャップエネル ギー(3.26 eV<sup>4</sup>)、波長約 380 nm 相当)より長い波長 400 nm (仕様上の相対受光感度: <10<sup>-4</sup>) で励起し、THz 波の放射 を報告した<sup>5</sup>)。今回我々は 2 光子励起を利用した LTEM の原理検証のため、SiC ウエハ内部の計測を試みた。

LTEM システム構成を図1に示す。Ti:サファイヤレー ザー(パルス幅100 fs、繰返し周波数80 MHz)の第二高 調波(波長400 nm、光量100 mW、スポット径約15 μm) を試料に45度で照射した。試料から放射されたTHz波を 放物面鏡により集光しLT-GaAs光伝導素子で検出した。

図2に2光子励起の確認としてSiC-PDの光電流とTHz 波形のピーク強度の計測結果を示す。光電流が光量の2乗 に比例していることから、2光子励起による電流と判断で きる<sup>の</sup>。THz 波ピーク強度も入力光量のほぼ2 乗に比例 しており、LTEM の原理的に2光子励起による電流変化 の情報を反映していると考えられる。

試料は、p および n 型の 4H-SiC(0001) 面にホモエピ成 長させたウエハ上に 100% O₂ 雰囲気中で 1200℃、40 分間 のドライ酸化を行い作製した。エピ層のドープ濃度と膜 厚、熱酸化膜の膜厚を表 1 に示す。

図3はpおよびn型試料から放射されたTHz波時間波 形である。12ps近傍のピーク強度は、p型の方がn型よ り2倍以上高い。本実験では試料の表面で放射されるTHz 波のピークが5ps近傍に位置するよう遅延ステージを調 整しているため、12ps近傍のピークはより光路長が長く なるウエハ表面以外の領域からTHz波が放射された可能 性がある。

バンドギャップ未満の波長(400 nm)のレーザー光による SiC ウエハからの THz 波放射を確認した。今後、THz 波の放射起源の考察を深めることで、2 光子励起の可能性も含めてウエハ内部の電流変化を非接触で計測することが可能になると考えている。

## References

- 1) 斗内, 応用物理, 84, 1101 (2015).
- 2) T. Mochizuki, et al., Appl. Phys. Lett. 110, 163502 (2017).
- 3) T. Nishimura, et al., ICSCRM 2019, We-P-27 (2019).
- 4) T. Kimoto, Jpn. J. Appl. Phys. 54, 040103 (2015).
- 5) 西村, 他, 第 78 回応物秋季予稿集, 7a-A201-8 (2017).
- 6) T. Feurer, et. al., Appl. Phys. B 65, 295 (1997).



Fig.1 Schematic of the experimental set up.



Fig.2 Measured photocurrent and THz peak amplitude of a 4H-SiC photodiode excited at 400 nm femtosecond laser pulse.

Table I Conditions of the samples.

Туре	Doping	Epilayer	SiO <sub>2</sub>
	concentration	thickness	thickness
	[cm <sup>-3</sup> ]	[µm]	[nm]
р	1E+16	5	11.7
n	5E+15	5	12.4



Fig.3 THz waveforms emitted from p-type and n-type samples.